

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw



受文者：國立屏東科技大學

發文日期：中華民國115年3月24日

發文字號：台發協字第1150003023號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026美國矽谷國際發明展簡章 1. 邀請函2. 報名表3. 切結書
(0003023A00_ATTCH12. pdf、0003023A00_ATTCH13. doc、0003023A00_ATTCH14.
doc)

主旨：敬邀 貴校參加「2026美國矽谷國際發明展」，請協助轉
知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、2026美國矽谷國際發明展 (SVIIF 2026) 即將在8月開展，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、主辦大會：國際發明聯盟總會(IFIA)。台灣授權單位：台灣發明協會
- 三、參展日期、地點：2026年8月14日~8月16日，美國聖克拉拉會議中心舉行，共為期3天。
- 四、即日起報名至2026年5月30日截止。(參賽簡章請參考附件)
- 五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯



繫。

正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、財團法人中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、大漢學校財團法人大漢技術學院、中華台北著作權人協會、亞東學校財團法人亞東科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學

副本：



台灣發明協會 理事長 張家菊